明 細 書

スピンエッチングにおける工程管理方法及びスピンエッチング装置

5 技術分野

本発明は、スピンエッチングにおける工程、例えば、エッチング量 と薬液の新規な管理方法及びスピンエッチング装置に関する。

背景技術

近年のディバイス加工においてチップの機械的強度向上や電気的熱的特性の向上を目的としたスピンエッチング装置によるウェーハのウエットエッチング処理が多用される状況となって来ている。また、ウエットエッチングでは薬液の循環利用が通例でウェーハの処理枚数が増加するに従いエッチングレートの低減が発生してしまう。この際の管理項目としてエッチング処理後のウェーハの厚み管理が最も重要な管理項目となる。厚み管理であるので直接ウェーハの厚みを計測する方法が良い。しかし、この工程ではほとんどのウェーハにパターン処理や電極が形成されており更にパターン面保護の為テープやガラス基板が貼られているケースも有る。この様なさまざまな条件の中で厚みを精度良く計測する方法は非常に難しく又は非常に高価な計測器を必要とする事となる。

発明の開示

25

本発明は、この様な従来技術の状況に鑑みなされたもので、さまざまな条件のウェーハでもエッチング処理でのエッチング量の均一化を実現できるとともにエッチング後のウェーハ間の厚さを均一にすることができるようにしたスピンエッチングにおける工程管理方法及びスピンエッ

25

間〕と、

チング装置を提供することを目的とする。

本発明の眼目は、ウェーハのスピンエッチングを行うに際して、ウェーハのエッチング量を一定に管理する手法としてウェーハの重量管理を 実施する点にある。このウェーハのエッチング量の管理方法としては、

5 エッチングで取り去る量を一定に管理する方法とウェーハの仕上がり重量を一定に管理する方法との2種類がある。

本発明のスピンエッチングにおける工程管理方法の第1の態様(ウェーハのエッチングで取り去る量を一定に管理する方法)は、

- (a) ロードカセットからウェーハを1枚取り出す第1工程と、
- 10 (b)ウェーハのエッチング前重量W,を測定する第2工程と、
 - $(c) T_0 = V_0 \div R \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$

によってエッチング時間 T_0 を算出する第 3 工程 〔式(1)において、 T_0 : エッチング時間 (m i n)、 V_0 : 目標とするエッチング量 (g)、R: 使用するエッチング液のエッチングレートの初期値 R_0 、エッチング後のエッチング液のエッチングレート R_1 又は注加用薬液を注加したエッチング液のエッチングレート R_2 (g/m i n)〕と、

- (d) 当該ウェーハのエッチング処理を上記算出された T₀時間行う第 4 工程と、
- (e) 当該ウェーハのエッチング後重量W。を測定する第5工程と、
- 20 (f) R_1 = (W_1 - W_2) $\div T_0$ ・・・・・(2) によってエッチング後のエッチング液のエッチングレート R_1 を算出する第6工程 [式(2)において、 R_1 : エッチング後のエッチング液のエッチングレート(g/min)、 W_1 : ウェーハのエッチング前重量(g)、 W_2 : ウェーハのエッチング後
 - (g) エッチングされたウェーハを収納する第7工程と、

(h) エッチング後のエッチング液のエッチングレートR₁が許容範囲内であるか否かを判定する第8工程とからなり、

第8工程においてエッチングレートR₁が許容範囲内であると判定された場合には、次のウェーハについて前記第1工程~第7工程を実施し、一方、第8工程においてエッチングレートR₁が許容範囲外であると判定された場合には、エッチング液に注加用薬液を注加し、そのエッチングレートR₁を初期値R₀近傍のエッチングレートR₂に戻す第9工程を実施した後、次のウェーハについて前記第1工程~第7工程を実施するようにしたことを特徴とする。本発明方法の第1の態様によれば、エッチング10 量Vを一定に管理してスピンエッチングを連続的に実施することができる。

本発明のスピンエッチングにおける工程管理方法の第2の態様(ウェーハの仕上がり重量を一定に管理する方法)は、

- (a) ロードカセットからウェーハを1枚取り出す第1工程と、
- 15 (b) ウェーハのエッチング前の重量W₁を測定する第2工程と、
 - $(c) V = W_1 W_0 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$

ングレートR₂((g/min))と、

によってエッチング量Vを決定する第3工程〔式(3)において、V: エッチング量(g)、 W_1 : ウェーハのエッチング前重量(g)、 W_0 : ウェーハの仕上げ重量、即ち目標とするエッチング後重量(g)〕と、

20 (d) $T = V \div R \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$

25

によってエッチング時間Tを算出する第4工程〔(式(1)において、 T:エッチング時間(min)、V:目標とするエッチング量(g)、 R:使用するエッチング液の初期値R。エッチング後のエッチング液の エッチングレートR₁又は注加用薬液を注加したエッチング液のエッチ

(e) 当該ウェーハのエッチング処理を上記算出された T, 時間行う第

5工程と、

施することができる。

20

25

- (f) 当該ウェーハのエッチング後の重量W₂を測定する第6工程と、
- $(g) R_1 = (W_1 W_2) \div T \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$

によってエッチング後のエッチング液のエッチングレート R_1 を算出する第7工程〔式(2)において、 R_1 : エッチング後のエッチング液のエッチングレート(g / m i n)、 W_1 : ウェーハのエッチング前重量(g)、 W_2 : ウェーハのエッチング後重量(g)、T: エッチング時間〕と、

- (h) エッチングされたウェーハを収納する第8工程と、
- 10 (i) エッチング後のエッチング液のエッチングレートR₁が許容範囲内であるか否かを判定する第9工程とからなり、

第9工程においてエッチングレートR₁が許容範囲内であると判定された場合には、次のウェーハについて前記第1工程~第8工程を実施し、一方、第9工程においてエッチングレートR₁が許容範囲外であると判定された場合には、エッチング液に注加用薬液を注加し、そのエッチングレートR₁を初期値R₀近傍のエッチングレートR₂に戻す第10工程を実施した後、次のウェーハについて前記第1工程~第8工程を実施するようにしたことを特徴とする。本発明方法の第2の態様によれば、ウェーハの仕上がり重量を一定に管理してスピンエッチングを連続的に実

本発明方法の第1の態様の第3工程において、式(1)によってエッチング時間Toを求める際、又は第2の態様の第4工程において式(4)によってエッチング時間Tを求める際のエッチングレートRとしては、使用するエッチング液のエッチングレートの初期値Ro、エッチング後のエッチングレートR1又は注加薬液を注加したエッチング液のエッチングレートR2を用いる。この使用開始時のエッチング液のエッチング

. 2

グレートの初期値 R_0 及び/又は使用後のエッチング液に対して注加用 薬液を注加してそのエッチングレートを初期値近傍に戻したエッチング 液のエッチングレート R_2 の確認処理については、後述するようにダミーウェーハを用いる測定工程を別途設けることによって確認測定するの が好ましい。

前記した使用開始時のエッチング液のエッチングレートの初期値R。 及び/又は使用後のエッチング液に対して注加用薬液を注加してそのエッチングレートを初期値近傍に戻したエッチング液のエッチングレートR。の確認処理としては、

- 10 (a) ダミーウェーハ乗台からダミーウェーハを1枚取り出す第1工程 と、
 - (b) ダミーウェーハのエッチング前重量D₁を測定する第2工程と、
 - (c) 当該ダミーウェーハのエッチング処理を所定時間 t₀行う第3工程と、
- 15 (d) 当該ダミーウェーハのエッチング後重量D₂を測定する第4工程と、

 $r_0 = (D_1 - D_2) \div t_0 \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$

によってエッチング後のエッチング液のエッチングレート r_0 を算出する第5工程 [式(2)において、 r_0 : エッチング後のエッチング液の20 エッチングレート(g/min)、 D_1 : ダミーウェーハのエッチング前重量(g)、 D_2 : ダミーウェーハのエッチング後重量(g)、 t_0 : エッチング時間〕と、

- (g) エッチングされたダミーウェーハをダミーウェーハ乗台に移載する第7工程と、
- 25 (h) エッチング後のダミーウェーハの重量が規定値内であるか否かを 判定する第8工程とからなり、

10

第8工程においてダミーウェーハの重量が規定値内であると判定された場合には、エッチングレート確認処理を終了し、一方、第8工程においてダミーウェーハ重量が規定値外であると判定された場合には、使用したダミーウェーハの交換要求信号を発生する第9工程を実施した後、エッチングレート確認処理を終了するように構成すれば、後述する本発明のスピンエッチング装置にダミーウェーハを適用することによって必要なエッチングレートを求めることが可能となる。なお、使用したダミーウェーハの交換要求信号が出された場合は、使用したダミーウェーハは使用に適さなくなっているので、次の測定時には別のダミーウェーハを使用することとなる。

本発明方法においては、ウェーハのエッチング量を一定に管理する 方法としてウェーハの重量管理を実施するものであり、概略的にいえば、 次のような手順で行われる。

まずエッチング処理する前にウェーハの重量測定を1/1000g単位で測定し、次にスピンエッチング部で所定のエッチング処理を行う。 次いでウェーハのリンス乾燥処理の後に再度1/1000g単位での重量測定を行い、ウェーハのエッチング前後の差し引き重量から実際のエッチング量を算出しエッチング液のエッチングレートを毎回確認しエッチング時間を制御する。

 新しいエッチング液、または、注加用薬液の注加後の最初の1枚は ダミーウェーハで、時間を固定したエッチング処理を行い、エッチング レートを確認する。2枚目以降の処理においては、エッチング液のエッ チングレートの変化を前記したウェーハのエッチング後重量の変化から 算出し時間制御を行い、エッチングレート低減分のエッチング不足を補 正する。エッチング時間の延長のみの補正では処理時間の延長となり生 産性の低減となるため補正時間の最大値又はエッチングレートの限界値 を決め、それ以上になる場合には薬液循環系に注加用薬液の注加を行い エッチングレートの回復を行う。

本発明のスピンエッチング装置は、ウェーハをエッチングするスピンエッチング部と、エッチング液を貯留循環する薬液循環タンクと、この 薬液循環タンクからのエッチング液を前記スピンエッチング部に供給する薬液供給ラインと、前記スピンエッチング部において使用されたエッチング液を前記薬液循環タンクに回収する薬液回収ラインと、前記スピンエッチング部でエッチングされるウェーハのエッチング前後の重量を測定する重量測定部と、エッチングされるウェーハを前記重量測定部に 移載しての重量を測定した後前記スピンエッチング部に供給しかつエッチングされたウェーハをこのスピンエッチング部から前記重量測定部に 移載してその重量を測定した後この重量測定部から当該ウェーハを取り除く作用を行うハンドリング機構部からなることを特徴とする。

15 図面の簡単な説明

図1は、本発明方法の第1の態様の工程順の1例を示すフローチャートである。

図2は、本発明方法の第2の態様の工程順の他の例を示すフローチャートである。

20 図3は、エッチングレート確認処理の工程順の1例を示すフローチャートである。

図4は、本発明のスピンエッチング装置の一つの実施の形態を示すブロック図である。

図5は、実施例1における処理ウェーハ枚数に対するエッチング変 25 化特性を示すグラフである。

図6は、実施例1における処理ウェーハ枚数に対するエッチング量、

15

20

エッチングレート及びエッチング時間の変化を示すグラフである。

図7は、実施例2における処理ウェーハ枚数に対するエッチング量、 エッチングレート及びエッチング時間の変化を示すグラフである。

図8は、実施例3における処理ウェーハ枚数に対するエッチング後 5 重量及びエッチングレートの変化を示すグラフである。

発明を実施するための最良の形態

以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明するが、図示例は例示的に示されるもので、本発明の技術思想から逸脱しない限り種々の変形が可能なことはいうまでもない。

まず、本発明のスピンエッチング装置について図4を用いて説明する。図4において、本発明に係るスピンエッチング装置10は、ウェーハのスピンエッチングを行うスピンエッチング部12を有している。14はエッチング液を貯留循環する薬液循環タンクである。エッチング液は、この薬液循環タンクから薬液供給ライン16を介して前記スピンエッチング部12において使用されたエッチング液は薬液回収ライン18を介して前記薬液循環タンク14に回収される。20は薬液供給ライン16に設けられた薬液循環ポンプで、薬液循環タンク14からスピンエッチング部12へエッチング液を供給する際に用いられる。22は新しいエッチング液を貯留する注加薬液タンクで、薬液注加ポンプ24を介して薬液循環タンク14に接続されており、必要に応じて薬液循環タンク14に新しいエッチング液を注加する。

26は重量測定部で、前記スピンエッチング部でエッチングされるウ 25 ェーハのエッチング前後の重量を測定する。28は前記スピンエッチン グ部に隣接して設けられかつロボットハンド部28aを有するハンドリ ング機構部で、ロードカセット30に収納されかつエッチングされるウェーハを前記重量測定部26に移載して重量を測定し、そのエッチング前の重量を測定したウェーハを前記スピンエッチング部12に供給する作用を行うとともに、エッチングされたウェーハをこのスピンエッチング部から前記重量測定部26に移載して重量を測定し、そのエッチング後の重量を測定したウェーハをアンロードカセット32に移動させて取り除く作用を行う。

34はコンピュータ等によって構成される制御部で、スピンエッチング部12、重量測定部26、ハンドリング機構部28及び薬液注加ポンプ24にそれぞれ電気的に接続されており、信号のやりとりを行うことによって各部材の必要な制御を行う。この制御部34は、ハンドリング機構部28との信号のやりとりで、ロードカセット30から重量測定部26、重量測定部26からスピンエッチング部12、スピンエッチング部12から重量測定部26及び重量測定部26からアンロードカセット32へのウェーハの各移動をハンドリング機構部28のロボットハンド部28aを駆動させて行わせる。また、制御部34は、重量測定部26との信号のやりとりで、重量測定部26におけるウェーハの重量測定作業の制御を行うとともに重量測定部26からの重量データ信号を受信する。

20 さらに、制御部34は、スピンエッチング部12との信号のやりとりによって、エッチング作業(エッチング時間、リンス時間及び乾燥時間等)の制御を行う。この制御部34において、エッチング時間とエッチング前後のウェーハ重量の差からエッチングレートを算出する。制御部34は、この算出されたエッチングレートが予め定めされたエッチングレートの初期値と比較して許容範囲内か否かを判断する機能を備えており、エッチングレートが許容範囲外となった場合にはエッチングレート

- 10

を初期値近傍に戻すために薬液注加ポンプ24に対して薬液注加信号を出して薬液循環タンク14に対する所定量の薬液注加を行わせる。なお、後述するダミーウェーハを用いるエッチングレート確認処理においてはダミーウェーハをエッチング処理するが、この場合は、上記したロードカセット30又はアンロードカセット32をダミーウェーハ乗台に置換しその他の部材は同様の構成を用いることによって同様にエッチング処理を行うことができる。

続いて、本発明のスピンエッチングにおける工程管理方法について説明する。本発明方法におけるエッチング量の管理方法としては2つの態様がある。第1の態様はウェーハのエッチングで取り去る量を一定に管理する方法(図1)であり、第2の態様はウェーハの仕上がり重量を一定に管理する方法(図2)である。

上記した本発明のスピンエッチング装置を用いた本発明のスピンエッチングにおける工程管理方法の第1の態様(ウェーハのエッチング量を一定に管理する方法)について図1を用いて説明する。まず、使用するエッチング液のエッチングレートRの確認処理を行う(予備工程、ステップ100)。このエッチングレート確認処理は後に詳細に説明するが、使用するエッチング液の初期値Ro又は注加用薬液を注加したエッチング液のエッチングレートR2を測定確認する。一方、スピンエッチングでの対象となるウェーハを準備し、ロードカセット30にセットしておく。図1に示されるように、このロードカセット30からウェーハを1枚取り出す(第1工程、ステップ102)。このウェーハをロボットハンド部28aによって重量測定部26に移載してエッチング前の重量W1を測定する(第2工程、ステップ104)。

25 使用するエッチング液のエッチングレートR及び目標とするエッチング量 Voから制御部 3 4 においてこのウェーハに対するエッチング時

間T。を下記式(1)によって算出する(第3工程、ステップ106)

 $T_0 = V_0 \div R \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$

[式 (1) において、T。: エッチング時間(min)、V。: 目標とするエッチング量(g)、R:使用するエッチング液のエッチングレート(g/min)]。このエッチングレートRを具体的に言えば、使用するエッチング液の初期値R。、エッチング後のエッチング液のエッチングレートR1又は注加用薬液を注加したエッチング液のエッチングレートR2である。次に、このウェーハをロボットハンド部28aによってスピンエッチング部12に移載して算出されたエッチング時間T。だけこのウェーハに対するスピンエッチングを行い、所定のリンス及び乾燥処理を行う。図1のフローチャートでは、スピンエッチング、リンス、及び乾燥処理を含めてスピンエッチング処理(第4工程、ステップ108)として示した。

15 このスピンエッチング処理を行ったウェーハをロボットハンド部 2 8 a によって重量測定部 2 6 に移載してエッチング後の重量 W_2 を測定する(第 5 工程、ステップ 1 1 0)。エッチング前のウェーハ重量 W_1 、エッチング後のウェーハ重量 W_2 及び上記したエッチング時間 T_0 から制御部 3 4 においてエッチング処理後のエッチング液のエッチングレート 20 R_1 を下記式(2)によって算出する(第 6 工程、ステップ 1 1 2)。

 $R_{1} = (W_{1} - W_{2}) \div T_{0} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$

〔式(2)において、 R_1 : エッチング後のエッチング液のエッチングレート(g/min)、 W_1 : ウェーハのエッチング前重量(g)、 W_2 : ウェーハのエッチング後重量(g)、 T_0 : エッチング時間〕。この 25 エッチングしたウェーハをロボットハンド部 28aによってアンロードカセット 32 に収納する(第 7 工程、ステップ 114)。

上記算出したエッチングレートR,が予め定めたエッチングレートの 許容範囲内であるか否かを制御部34において判定する(第8工程、ス テップ118)。第8工程において、この算出したエッチングレートR ,が許容範囲内である (YES) と判定された場合は、新しい次のウェ ーハについて上記第1工程~第7工程を実施する。一方、第8工程にお いてエッチングレートR」が許容範囲外である(NO)と判定された場 合は、薬液循環タンク14に貯留されたエッチング液に注加用薬液(新 しいエッチング液)を注加し、そのエッチングレートR」を初期値R。 近傍のエッチングレートR₂に戻す(第9工程、ステップ120)。そ して、新しい次のウェーハについて上記第1工程~第7工程を実施する 10 。この場合エッチングレートR₂は、前述したように、エッチングレー ト確認処理によって測定され、このエッチングレートR2が式(1)に おけるエッチングレートRとして用いられる。なお、図1に示したよう に、第7工程(ステップ114)と第8工程(ステップ118)の間に 終了判定工程(ステップ116)を設け、次のエッチングを行う場合に 15 は第8工程(ステップ118)に移行し、次のエッチングを行わない場 合には作業を終了するように構成するのが好適である。

次に、上記した本発明のスピンエッチング装置を用いた本発明のスピンエッチングにおける工程管理方法の第2の態様(ウェーハの仕上がり 重量を一定に管理する方法)について図2を用いて説明する。まず、図 1の工程の場合と同様に、使用するエッチング液のエッチングレートR の確認処理を行う(予備工程、ステップ100)。一方、スピンエッチングの対象となるウェーハを準備し、ロードカセット30にセットしておく。図2に示されるように、このロードカセット30からウェーハを 1枚取り出す(第1工程、ステップ102)。このウェーハをロボットハンド部28aによって重量測定部26に移載してエッチング前の重量

W,を測定する(第2工程、ステップ104)。

上記ウェーハのエッチング前重量W₁及び仕上げ重量W₀から制御部34においてこのウェーハに対するエッチング量Vを下記式(3)によって算出する(第3工程、ステップ105)。

 $V = W_1 - W_2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$

使用するエッチング液のエッチングレートR及び上記エッチング量 10 Vから制御部34においてこのウェーハに対するエッチング時間Tを下 記式(4)によって算出する(第4工程、ステップ106)。

 $T = V \div R \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$

(式(4)において、T:エッチング時間(min)、V:エッチング量(g)、R:使用するエッチング液のエッチングレート(g/min)]。このエッチングレートRを具体的に言えば、使用するエッチング液の初期値R。、エッチング後のエッチング液のエッチングレートR₁又は注加用薬液を注加したエッチング液のエッチングレートR₂である。次に、このウェーハをロボットハンド部28aによってスピンエッチング部12に移載して算出されたエッチング時間Tだけこのウェーハに対するスピンエッチングを行い、所定のリンス及び乾燥処理を行う。図2のフローチャートでは、スピンエッチング、リンス、及び乾燥処理を含めてスピンエッチング処理(第5工程、ステップ108)として示した。

このスピンエッチング処理を行ったウェーハをロボットハンド部 2 8 25 aによって重量測定部 2 6 に移載してエッチング後の重量 W_2 を測定する(第 6 工程、ステップ 1 1 0)。エッチング前のウェーハ重量 W_1 、

エッチング後のウェーハ重量W₂及び上記したエッチング時間Tから制御部34においてエッチング処理後のエッチング液のエッチングレートR₁を下記式(5)によって算出する(第7工程、ステップ112)。

 $R_1 = (W_1 - W_2) \div T \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$

上記算出したエッチングレートR,が予め定めたエッチングレートの 10 許容範囲内であるか否かを制御部34において判定する(第9工程、ス テップ118)。第9工程において、この算出したエッチングレートR ,が許容範囲内である(YES)と判定された場合は、新しい次のウェ ーハについて上記第1工程~第8工程を実施する。一方、第9工程にお いてエッチングレートR,が許容範囲外である(NO)と判定された場 15 合は、薬液循環タンク14に貯留されたエッチング液に注加用薬液(新 しいエッチング液)を注加し、そのエッチングレートR,を初期値R。 近傍のエッチングレートR。に戻す(第10工程、ステップ120)。 そして、新しい次のウェーハについて上記第1工程~第8工程を実施す る。この場合エッチングレートR2は、前述したように、エッチングレ 20 ート確認処理(ステップ100)によって測定され、このエッチングレ ートR。が式(4)におけるエッチングレートRとして用いられる。な お、図2に示したように、第8工程(ステップ114)と第9工程(ス テップ118)の間に終了判定工程(ステップ116)を設け、次のエ ッチングを行う場合には第9工程(ステップ118)に移行し、次のエ 25

ッチングを行わない場合には作業を終了するように構成するのが好適で

ある。

5

25

本発明方法において用いるエッチング液としては4種混酸液〔50%フッ酸(15重量%)+60%リン酸(2.5重量%)+70%硝酸(35重量%)+95%硫酸(25%重量%)〕等を用いることができる。また、注加用薬液としては、50%フッ酸等を用いればよい。

さらに、使用するエッチング液のエッチングレート(使用するエッチング液の初期値R。及び注加用薬液を注加したエッチング液のエッチングレートR2)の確認処理について図3を用いて説明する。まず、ダミーウェーハを準備し、ダミーウェーハ乗台にセットしておく。図3に示されるように、このダミーウェーハ乗台からダミーウェーハを1枚取り出す(第1工程、ステップ200)。このダミーウェーハをロボットハンド部28aによって重量測定部26に移載してエッチング前の重量W1を測定する(第2工程、ステップ202)。

このダミーウェーハをロボットハンド部28aによってスピンエッチング部12に移載して所定のエッチング時間 toだけこのウェーハに対するスピンエッチングを行い、所定のリンス及び乾燥処理を行う。上記所定のエッチング時間 toは10秒~100秒程度の範囲内で適宜設定すればよい。図1のフローチャートでは、スピンエッチング、リンス、及び乾燥処理を含めてスピンエッチング処理(第3工程、ステップ20204)として示した。

このスピンエッチング処理を行ったウェーハをロボットハンド部 28 a によって重量測定部 26 に移載し(第4 工程、ステップ 206)、エッチング後の重量 W_2 を測定する(第5 工程、ステップ 208)。エッチング前のウェーハ重量 W_1 、エッチング後のウェーハ重量 W_2 及び上記したエッチング時間 t_0 から制御部 34 においてエッチング液のエッチングレート t_0 を下記式(6)によって算出する(第6 工程、ステップ

1.6

210)。

5

 $\mathbf{r}_{0} = (\mathbf{D}_{1} - \mathbf{D}_{2}) \div \mathbf{t}_{0} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$

上記エッチング後のダミーウェーハの重量D2が規定値内であるか否かを制御部34において判定する(第8工程、ステップ214)。第8
10 工程において、このダミーウェーハの重量D2が規定値内である(YES)と判定された場合は、エッチングレート確認処理を終了する。一方、第8工程においてダミーウェーハの重量D2が規定値外である(NO)と判定された場合は、使用したダミーウェーハの交換要求信号を発生する(第9工程、ステップ216)。この交換要求信号が出された場合は、使用したダミーウェーハは使用に適さなくなっているので、次の測定時には別のダミーウェーハを使用することとなる。なお、算出されたエッチングレートroは、エッチング液が使用開始時のものであれば、エッチングレートの初期値R0とされ、注加用薬液の注加を行った場合には初期値R0近傍のエッチングレートR2として用いればよい。

20 実施例

以下に実施例をあげて本発明をさらに具体的に説明するが、これらの実施例は例示的に示されるもので限定的に解釈されるべきでないことはいうまでもない。

(実験例1)

25 エッチング液のエッチングレート変化実験。10枚の8インチシリコ ンウェーハに対してスピンエッチング装置 (三益半導体工業株式会社製

、MSE-2000)を用い1枚ずつスピンエッチングを施した。エッ チング液としては4種混酸液〔50%フッ酸(15重量%)+60%リ ン酸(25重量%)+70%硝酸(35重量%)+95%硫酸(25重 量%)]を20Kg使用した。このエッチング液のエッチングレートを 図3に示したエッチングレートの確認処理工程に従いダミーウェーハを 5 用いて測定したところ、1.560 (g/min) であった。目標とす るエッチング量は20μm (1.444g)とした。上記エッチング液 (液温:25℃±1℃)を用いて1枚ずつ10枚のシリコンウェーハに 対してエッチング時間を64秒に固定してスピンエッチングを施し、エ ッチング量(g)及びエッチングレート(g/min)を処理ウェーハ 10 毎に測定し、その結果を表1及び図5に示した。表1及び図5の結果か ら明らかなように、エッチングレートはウェーハの処理枚数が増える毎 に低下し(10枚目のウェーハ処理後のエッチングレートは1.356 (g/min) であった。)、エッチングレートの低下に比例してエッ チング量も低下することを確認した。表1におけるウェーハNo. 0は 15 ダミーウェーハである。

表 1

•											
ウエーハ No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
エッチング前 重 <u>最</u>	38. 18	51.81	52.71	52.71	53.8	53, 81	53.81	53.8	53.82	. 53. 79	53.81
エッチング後 重量	36. 88	50.52	51.43	51.46	52. 57	52. 59	52.61	52.63	52.66	52.65	52.68
エッチング量 (g)	1. 30	1.29	1.28	1. 25	1. 23	1. 22	1. 2	1. 17	1. 16	1.14	1.13
エッチング レート(g/min)	1.560	1.548	1.536	1.500	1.476	1.464	1.440	1, 404	1.392	1.368	1.356

(実施例1)

20 ウェーハのエッチング取り代を一定に管理する実験(注加液補充なし)。10枚の8インチシリコンウェーハに対してスピンエッチング装置

(三益半導体工業株式会社製、MSE-2000)を用い1枚ずつスピ ンエッチングを施した。エッチング液としては実験例1で用いたエッチ ング液を引き続きそのまま使用した。このエッチング液の当初のエッチ ングレートは1.356 (g/min) であった。ウェーハのエッチン グ量 (エッチング取り代) を一定 (20 µ m: 1. 444g) とする管 5 理を行ってスピンエッチングを実施した。即ち、図1のフローチャート の第1工程(ステップ102)~第7工程(ステップ114)を10回 繰り返して10枚のウェーハのエッチングを行った。この実施例では、 第8工程(ステップ118)におけるエッチングレートR,は許容範囲内 と判定し、注加薬液の注加は行わなかった。処理ウェーハ毎にエッチン 10 グ量(g)、エッチングレート(g/min)及びエッチング時間(s e c) を測定し、その結果を表2及び図6に示した。表2及び図6に示 されるように、エッチングレートが低下すると自動的にエッチング時間 を延長し、エッチング量を略一定に管理できることがわかった。この実 施例における10枚目のウェーハをスピンエッチング処理した後のエッ 15 チングレートは1.229 (g/min) であった。

表 2

ウエーハ No.	1	2	3 -	4	5	6	7	8	9	10
エッチング前 重量	51.44	50. 53	51.42	52. 59	52.59	52.62	52. 62	52.65	52.63	52.67
エッチング後 重量	50.01	49.09	49.99	51. 18	51.18	51.19	51.2	51.21	51.21	51.24
エッチング量 (g)	1.43	1.44	1.43	1. 41	1.41	1. 43	1. 42	1.44	1. 42	1.43
エッチング レート(g/min)	1.347	1.347	1. 337	1. 309	1.282	1. 273	1. 256	1. 256	1. 238	1. 229
エッチング 時間(sec)	63. 7	64. 2	64.2	64.6	66.0	67. 4	67.9	68.8	68.8	69.8

(実施例2)

20 ウェーハのエッチング取り代を一定に管理する実験(注加液補充)。

10枚の8インチシリコンウェーハに対してスピンエッチング装置(三 益半導体工業株式会社製、MSE-2000)を用い1枚ずつスピンエ ッチングを施した。エッチング液としては実施例1で用いたエッチング 液 (エッチングレートが1.229 (g/min) に低下したもの) に 対して50%フッ酸を0.5Kg補充して使用した。実施例1の場合と 5 同様に、エッチング量(エッチング取り代)を一定(20μm:1.4 44g)とする管理を行ってスピンエッチングを実施した。本実施例で は、最初に注加薬液(50%フッ酸)を補充注加したので、図1におけ るエッチングレートの確認処理工程(ステップ100)をダミーウェー ハを用いて実施した。この薬液補充エッチング液のエッチングレートは 10 1. 668 (g/min) に上昇していた。その後、図1のフローチャ ートの第1工程(ステップ102)~第7工程(ステップ114)を1 0回繰り返して10枚のウェーハのエッチングを行った。10回のエッ チング処理中には注加用薬液の補充注加は行わなかった。処理ウェーハ 毎にエッチング量 (g)、エッチングレート (g/min)及びエッチ 15 ング時間(sec)を測定し、その結果を表3及び図7に示した。表3 及び図7に示されるように、エッチングレートが低下すると自動的にエ ッチング時間を延長し、エッチング量を略一定に管理できることがわか った。この実施例における10枚目のウェーハをスピンエッチング処理 した後のエッチングレートは1.523 (g/min) であった。表3 20 におけるウェーハNo. 0はダミーウェーハである。

表 3

								,			
ウエーハ No.	0	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10
エッチング前 重量	52. 11	49.09	50.01	49.99	51.18	51. 19	51. 18	51.2	51.21	51.21	51.24
エッチング後 重量	50.72	47.67	48. 59	48. 54	49.77	49.74	49. 76	49. 7.7	49.8	49. 78	49.81
エッチング <u>銀</u> (g)	1. 39	1.42	1.42	1.45	1.41	1.45	1.42	1.43	1.41	1.43	1.43
エッチング レート(g/min)	1.668	1.645	1.622	1.633	1.599	1. 610	1.588	1. 577	1.544	1.533	1.523
エッチング 時間(sec)	50.0	51.8	52.5	53.3	52. 9	54.0	53.7	54.4	54.8	56.0	56.3

(実施例3)

ウェーハの仕上がり重量を一定に管理する実験(注加液補充なし)。 10枚の8インチシリコンウェーハに対してスピンエッチング装置(三 5 益半導体工業株式会社製、MSE-2000)を用い1枚ずつスピンエ ッチングを施した。エッチング液としては実施例2で用いたエッチング 液を引き続き薬液注加を行うことなくそのまま使用した。このエッチン グ液の当初のエッチングレートは、1.512 (g/min) であった。 ウェーハの仕上がり重量を一定(47.0g)とする管理を行ってスピ 10 ンエッチングを実施した。即ち、図2のフローチャートの第1工程(ス テップ102) ~ 第8工程 (ステップ114) を10回繰り返して10 枚のウェーハのエッチングを行った。10回のエッチング処理中には注 加用薬液の補充注加は行わなかった。処理ウェーハ毎にエッチング量 (g)、エッチングレート(g/min)及びエッチング時間(se 15 c) を測定し、その結果を表 4 及び図 8 (エッチング時間のグラフ化は 省略)に示した。表4及び図8に示されるように、エッチングレートが 低下しても自動的にエッチング時間を延長し、ウェーハのエッチング後 重量を略一定に管理できることがわかった。この実施例における10枚 目のウェーハをスピンエッチング処理した後のエッチングレートは1. 20

305 (g/min) であった。表4におけるウェーハNo. 0はダミーウェーハである。

表 4

ウエーハ No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
エッチング前 重量	50.72	48. 53	48.59	47.67	49.77	49.75	49.75	49.78	49.81	49.79	49. 81
エッチング後 重量(g)	49.46	47. 02	47.01	47.01	47.05	47.04	47.03	47.05	47.04	47.04	47.06
エッチング虽 (g)	1. 26	1.51	1.58	0.66	2.72	2. 71	2.72	2.73	2.77	2.75	2. 75
エッチング レート(g/min)	1.512	1.492	1.483	1.461	1.434	1.413	1.398	1.373	1.353	1.334	1.305
ェッチング 時間(sec)	50.0	60.7	62.3	26. 4	110.8	112. 1	113.7	116.2	119.6	120.5	123. 1

. 2

産業上の利用可能性

本発明によれば、さまざまな条件のウェーハでもエッチング処理での エッチング量の均一化を実現できるとともにエッチング後のウェーハ間 の厚さを均一にすることができるという効果が達成される。

2 2

請求の範囲

- 1. (a) ロードカセットからウェーハを1枚取り出す第1工程と、
- (b) ウェーハのエッチング前重量W₁を測定する第2工程と、
- 5 (c) $T_0 = V_0 \div R \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$

によってエッチング時間 T_0 を算出する第3工程〔式(1)において、 T_0 : エッチング時間(min)、 V_0 : 目標とするエッチング量(g)、R: 使用するエッチング液のエッチングレートの初期値 R_0 、エッチング後のエッチング液のエッチングレート R_1 又は注加用薬液を注加したエッチング液のエッチングレート R_2 (g/min)〕と、

- (d) 当該ウェーハのエッチング処理を上記算出されたT₀時間行う第 4工程と、
 - (e) 当該ウェーハのエッチング後重量W₂を測定する第5工程と、
 - (f) $R_1 = (W_1 W_2) \div T_0 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$
- 15 によってエッチング後のエッチング液のエッチングレート R_1 を算出する第6工程 [式 (2) において、 R_1 : エッチング後のエッチング液のエッチングレート (g/min)、 W_1 : ウェーハのエッチング前重量(g)、 W_2 : ウェーハのエッチング後重量(g)、 T_0 : エッチング時間】と、
- 20 (g) エッチング されたウェーハを収納する第7工程と、
 - (h) エッチング後のエッチング液のエッチングレートR₁が許容範囲内であるか否かを判定する第8工程とからなり、

第8工程においてエッチングレートR₁が許容範囲内であると判定された場合には、次のウェーハについて前記第1工程~第7工程を実施し、

25 一方、第8工程においてエッチングレートR₁が許容範囲外であると判 定された場合には、エッチング液に注加用薬液を注加し、そのエッチン グレートR₁を初期値R₀近傍のエッチングレートR₂に戻す第9工程を 実施した後、次のウェーハについて前記第1工程~第7工程を実施する ようにしたことを特徴とするスピンエッチングにおけるエッチング量と 薬液の管理方法。

- 5 2. (a) ロードカセットからウェーハを1枚取り出す第1工程と、
 - (b) ウェーハのエッチング前の重量W₁を測定する第2工程と、
 - $(c) \cdot V = W_1 W_0 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$

によってエッチング量Vを決定する第3工程〔式(3) において、V: エッチング量(g)、 W_1 : ウェーハのエッチング前重量(g)、 W_0 :

- 10 ウェーハの仕上げ重量、即ち目標とするエッチング後重量(g)]と、
 - $(d) T = V \div R \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$

によってエッチング時間Tを算出する第4工程〔(式(1)において、

T:エッチング時間 (min)、V:目標とするエッチング量 (g)、

R:使用するエッチング液の初期値R。エッチング後のエッチング液の

- 15 エッチングレートR₁又は注加用薬液を注加したエッチング液のエッチングレートR₂((g/min)]と、
 - (e) 当該ウェーハのエッチング処理を行う第5工程と、
 - (f) 当該ウェーハのエッチング後の重量W₂を測定する第6工程と、
 - $(g) R_1 = (W_1 W_2) \div T \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$
- 20 によってエッチング後のエッチング液のエッチングレート R_1 を算出する第7工程〔式(2)において、 R_1 : エッチング後のエッチング液のエッチングレート(g/min)、 W_1 : ウェーハのエッチング前重量(g)、 W_2 : ウェーハのエッチング後重量(g)、T: エッチング時間〕と、
- 25 (h).エッチングされたウェーハを収納する第8工程と、
 - (i) エッチング後のエッチング液のエッチングレートR₁が許容範囲

内であるか否かを判定する第9工程とからなり、

第9工程においてエッチングレート R_1 が許容範囲内であると判定された場合には、次のウェーハについて前記第1工程~第8工程を実施し、一方、第9工程においてエッチングレート R_1 が許容範囲外であると判定された場合には、エッチング液に注加用薬液を注加し、そのエッチングレート R_1 を初期値 R_0 近傍のエッチングレート R_2 に戻す第10工程を実施した後、次のウェーハについて前記第1工程~第8工程を実施するようにしたことを特徴とするスピンエッチングにおけるエッチング量と薬液の管理方法。

- 10 3. 使用開始時のエッチング液のエッチングレートの初期値R。及び/ 又は使用後のエッチング液に対して注加用薬液を注加してそのエッチン グレートを初期値近傍に戻したエッチング液のエッチングレートR2の 確認処理を行うことを特徴とする請求項1又は2記載の方法。
 - 4. 前記エッチングレートの確認処理が、
- 15 (a) ダミーウェーハ乗台からダミーウェーハを1枚取り出す第1工程 と、
 - (b) ダミーウェーハのエッチング前重量 D₁を測定する第2工程と、
 - (c) 当該ダミーウェーハのエッチング処理を所定時間 t₀行う第3工程と、
- 20 (d) 当該ダミーウェーハのエッチング後重量 D₂を測定する第 4 工程 と、

 $r_{.0} = (D_1 - D_2) \div t_0 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$

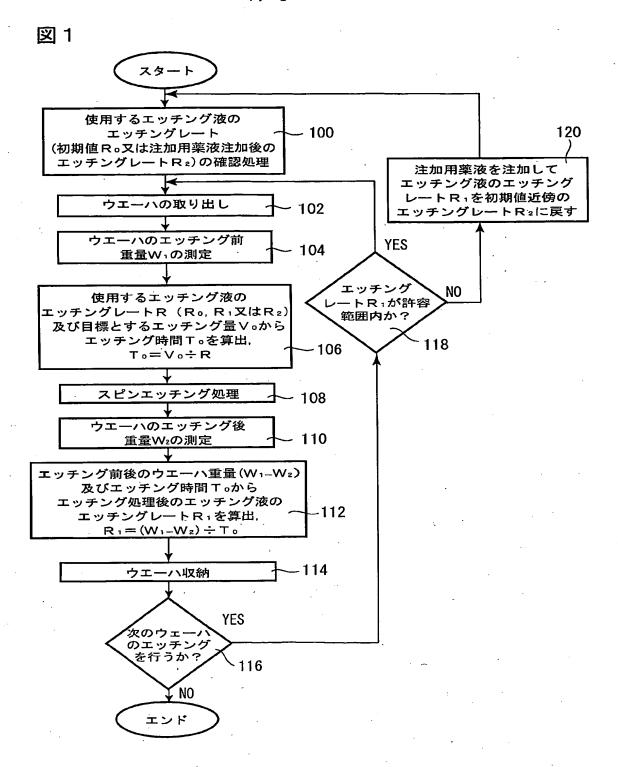
によってエッチング後のエッチング液のエッチングレート r_0 を算出する第5工程 [式 (2) において、 r_0 : エッチング後のエッチング液の25 エッチングレート(g/min)、 D_1 : ダミーウェーハのエッチング前重量(g)、 D_2 : ダミーウェーハのエッチング後重量(g)、 t_0 :

エッチング時間〕と、

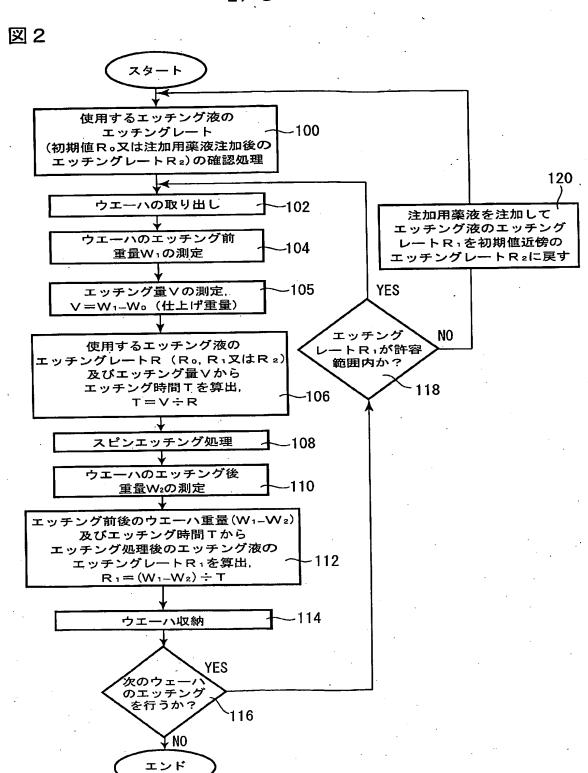
- (g) エッチングされたダミーウェーハをダミーウェーハ乗台に移載する第7工程と、
- (h) エッチング後のダミーウェーハの重量が規定値内であるか否かを 5 判定する第8工程とからなり、

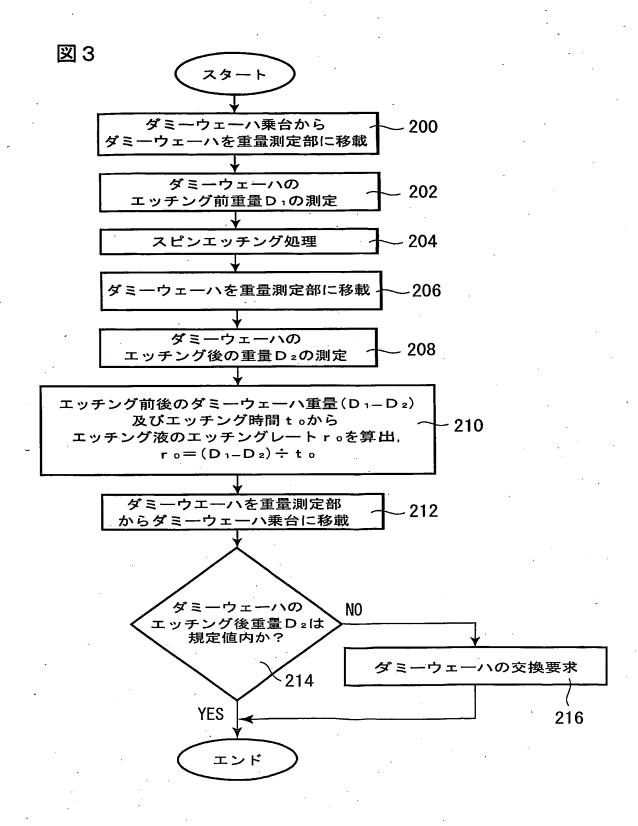
第8工程においてダミーウェーハの重量が規定値内であると判定された場合には、エッチングレート確認処理を終了し、一方、第8工程においてダミーウェーハ重量が規定値外であると判定された場合には、使用したダミーウェーハの交換要求信号を発生する第9工程を実施した後、エッチングレート確認処理を終了するようにしたことを特徴とする請求項3記載の方法。

5. ウェーハをエッチングするスピンエッチング部と、エッチング液を 貯留循環する薬液循環タンクと、この薬液循環タンクからのエッチング 液を前記スピンエッチング部に供給する薬液供給ラインと、前記スピン エッチング部において使用されたエッチング液を前記薬液循環タンクに 回収する薬液回収ラインと、前記スピンエッチング部でエッチングされ るウェーハのエッチング前後の重量を測定する重量測定部と、エッチン グされるウェーハを前記重量測定部に移載しその重量を測定した後前記 スピンエッチング部に供給しかつエッチングされたウェーハをこのスピ ンエッチング部から前記重量測定部に移載してその重量を測定した後こ の重量測定部から当該ウェーハを取り除く作用を行うハンドリング機構 部からなることを特徴とするスピンエッチング装置。



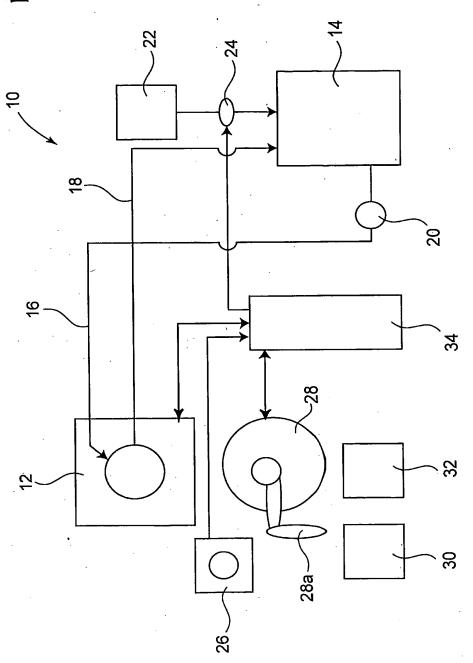
2/6





4/6





5/6

図 5

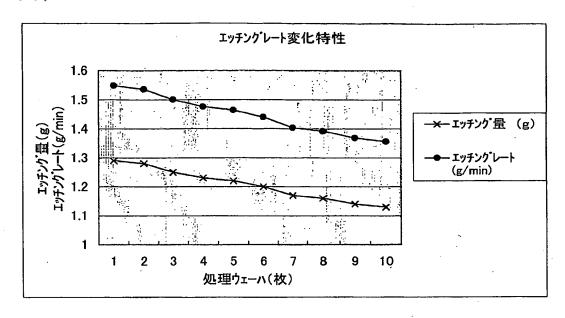
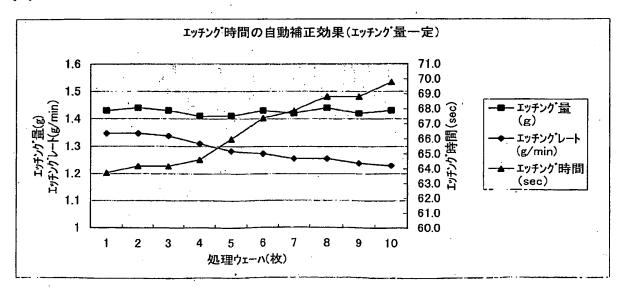


図 6



6/6

図7

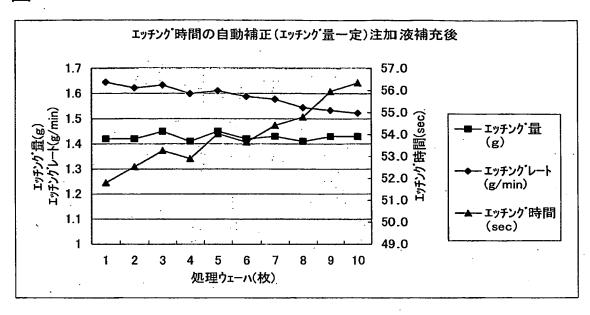
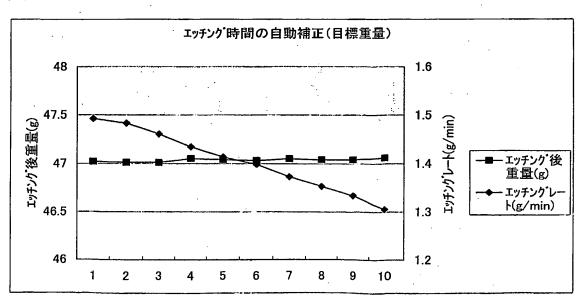


図8



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/JP2	2004/00381/						
	ATION OF SUBJECT MATTER H01L21/306		•						
			·						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC									
	B. FIELDS SEARCHED								
Minimum docum	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01L21/306, C23F1/00								
Inc.CI	1011121/300, 62511/00								
			• •						
Documentation s	earched other than minimum documentation to the exte	nt that such documents are included in the	e fields searched						
		roku Jitsuyo Shinan Koho tsuyo Shinan Toroku Koho	1994-2004 1996-2004						
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of	lata base and, where practicable, search to	erms used)						
•									
		·							
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Υ						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	• • • •	· Relevant to claim No.						
Y	JP 1-309332 A (Toyo Electric 13 December, 1989 (13.12.89),		1-5						
	Page 1, right column, line 8								
	left column, line 8								
	(Family: none)								
Y	JP 2002-86084 A (Sony Corp.)	,	1-5						
	26 March, 2002 (26.03.02), Par. Nos. [0017] to [0043]; F	igs. 5. 6							
		2002/0046757 A1							
A	JP 61-287124 A (Oki Electric	Industry Co., Ltd.),	1-5						
	17 December, 1986 (17.12.86),	-	- ·						
	Page 3, lower right column, 1 upper left column, line 14	ine 16 to page 5,							
	(Family: none)	.							
	,								
Further doo	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.							
•	ories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered	"T" later document published after the inte date and not in conflict with the applica	rnational filing date or priority ation but cited to understand						
to be of parti	cular relevance ation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the c	nvention						
filing date		considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone							
cited to estal	cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot								
"O" document ref	ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive s combined with one or more other such	documents, such combination						
"P" document pu priority date	blished prior to the international filing date but later than the claimed	being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent f							
		······································							
	completion of the international search 2004 (22.06.04)	Date of mailing of the international sear 06 July, 2004 (06.0							
000	, ==== (55,000,000,000,000,000,000,000,000,000,		· · · · · · · · · ·						
Name and mailing	g address of the ISA/	Authorized officer							
Japanes	e Patent Office								
Facsimile No.		Telephone No.							

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

	展する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl' H01L 21/306		
B. 調査を作	テった分野	_	
調査を行った最	- NA		·
最小服资料以多	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの	•	
	用新案公報 1922-1996年		
日本国公	開実用新案公報 1971-2004年		•
	録実用新案公報 1994-2004年	,	
日本国実	用新案登録公報 1996-2004年	·	
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	
	ると認められる文献		1
引用文献の	コロケキャ サバ かの祭示が明神ナギ	・シは、この服内ナス筋死の表示	関連する 請求の範囲の番号
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると		1
Y	JP 1-309332 A(東洋電機製造株式会社 第1頁右欄第8行-第2頁左上欄第8行(ご		1-5
Y	 JP 2002-86084 A(ソニー株式会社), 第17-43段落,第5,6図	2002. 03. 26,	1-5
	& EP 1172844 A2 & US 2002/0046757	A1	
A	JP 61-287124 A(沖電気工業株式会社 第3頁右下欄第16行-第5頁左上欄第14		1-5 .
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
「A」特に関連 もの	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表 出願と矛盾するものではなく、	
	質日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの	の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、	当該文献のみで発明
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考	えられるもの
日若しく	くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	
	理由を付す) トス四六 体界 展示符に言及さる文献	上の文献との、当業者にとって よって進歩性がないと考えられ	
	よる開示、使用、展示等に含及する文献 頭日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完	了した日 22.06.2004	国際調査報告の発送日 06.7	2004
国際調査機関の日本		特許庁審査官 (権限のある職員) 橋本 遊一郎	4R 3031
Ī	郵便番号100-8915		
東京	鄒千代田区殿が関三丁目 4番 3 号	電話番号 03-3581-1101	内線 3469